

## 商用ソフトを用いないSFLベースのLSI試作の試行

飯田 佳洋<sup>†</sup> 清水 尚彦<sup>††</sup>

<sup>†</sup> 東海大学大学院工学研究科 〒259-1292 神奈川県平塚市北金目 1117

<sup>††</sup> 東海大学電子情報学部コミュニケーション工学科 〒259-1292 神奈川県平塚市北金目 1117

E-mail: †{3aepm001,nshimizu}@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp

あらまし 我々は今までにSFLを用いたLSI設計とVerilogによるシミュレーションをシームレスに行う設計環境を提案、構築してきた。今回、さらにフリーなEDAツールであるAlliance VLSI CAD Systemを組合せ、商用ソフトを用いずにレイアウトを作成、VDECを利用したLSI試作を行っている。SFL、Verilog、Allianceを用いたLSI試作環境を提案し、この設計試行の詳細を説明する。

キーワード EDA, VDEC, Alliance, SFL, Verilog

## A trial of SFL based LSI fabrication without commercial software

Yoshihiro IIDA<sup>†</sup> and Naohiko SHIMIZU<sup>††</sup>

<sup>†</sup> Graduate School of Engineering, Tokai University, 1117 Kitakaname, Hiratsuka, Kanagawa, 259-1292 Japan

<sup>††</sup> Dept. Communications Engineering, Tokai University, 1117 Kitakaname, Hiratsuka, Kanagawa, 259-1292 Japan

E-mail: †{3aepm001,nshimizu}@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp

**Abstract** We have proposed LSI development environment based on SFL and Verilog. We propose a new development environment with SFL, Verilog, Alliance for layout and routing to fabricate real chips. The TEG developed with this environment is now under the fabrication with VDEC. In this paper, we describe the details of this development environment.

**Key words** EDA, VDEC, Alliance, SFL, Verilog

### 1. はじめに

これまでに我々はSFL[1]によるHDL設計とこれをVerilogに変換してシミュレーションを行う開発環境を提案・構築してきた。これは高抽象度のRTL設計、Verilogシミュレーション、そしてFPGAへの実装をシームレスに行うことができるものである。今回我々はこれと共にAlliance VLSI CAD System[2]を用いてLSIチップレイアウトの自動生成、そしてVDECを利用したチップ試作を行った。これらは全て非商用ソフトを用いて開発し、様々なソフトをリンクさせて構築した。本報告ではSFL、Verilog、Allianceを用いたLSI試作の詳細を説明する。

### 2. SFL/Verilog 開発環境

これまで我々はSFLの高抽象度による設計効率の良さに着目し、開発言語としてSFLを使用してきた。しかしそれは一般的なVerilog/VHDLを用いた開発環境とのギャップが大きく、実装までを考えた上では効率のとはいえなかった。そこでVerilogへのRTL変換ソフトウェアを開発し[3]、シミュレーション効

率を向上、そして実装までをシームレスに行うことができるものとした。

### 3. Alliance VLSI CAD System

Alliance VLSI CAD SystemはフランスのPierre et Marie Curie Universityにて開発されたライセンスフリーのVLSI設計統合開発環境である。AllianceはVHDLやEDIFネットリストを入力とし、GDS、CIFといったフォーマットでパターンレイアウトを出力することができる。また、論理圧縮コンパイラを持っており、回路規模/出力遅延の最適化を行うことができる。Allianceには90万弱ゲート規模のマイクロプロセッサの開発実績もあるが、元来CMP等EU圏内での使用を想定しているため、日本のVDECや米国のMOSISでの試作実績は無かった。そこで我々はAllianceを用いて設計し、VDECで試作を行う環境の構築を目指した。

Allianceを用いた設計・LSI試作を日本で行う上での問題点は、VDECやMOSISで利用可能な企業のデザインルールファイルがAllianceには無いため独自で作らなければならない点である。また、入力可能なVHDLはIEEE標準互換ではないた

め、他のツールとの連携に問題があった。これにより、AllianceのVHDL設計環境で数百・数千ゲート規模の設計をVLSI設計教育に導入するには難易度が高く、実現性に乏しいという問題があった。

#### 4. 提案する設計環境

##### 4.1 設計環境の構築

これまでのSFL/Verilog環境では、Verilogシミュレーション用にIcarus Verilog [4]を用いてきた。Icarus VerilogはVerilogコンパイラとしてネットリストを生成する機能を持っており、我々はこれにAllianceで用いるsxl<sup>ib</sup> [11]に対応したEDIFネットリストを生成するドライバを開発し、Verilog記述からEDIFへ変換を行うことでSFLによる設計からAllianceへの入力を可能とした。

Allianceは多くのAlliance内部ツールに対する総称であり、今回我々は表1、表2、表3に示す記述フォーマット、ツールを用いて論理設計、論理合成、論理圧縮、自動配置配線を行った。

表1 使用するファイルフォーマット

記述ファイル	記述レベル	拡張子	使用ツール
SFL	RTL	.sfl	sf12v1
Verilog	RTL	.v	iverilog
EDIF	ネットリスト	.edi	x2y
VHDL Structure	ネットリスト	.vst	flatbeh, ocp
VHDL Behaviour	ビヘイビア	.vbe	boom, boog
Alliance 仮想配置	Alliance 内部	.ap	nero, s2r
CIF, Alliance 実配置	CIF テキスト	.cif	dreal
GDS, Alliance 実配置	GDS データ	.gds	dreal
パッド 配置	Alliance 内部	.rin	ring

表2 使用したツール

ツール名	入力	出力	機能
sf12v1	.sfl	.v	Verilog 記述への変換
iverilog	.v	.edi	EDIF ネットリストの論理合成

表3 使用したAlliance 付属ツール

ツール名	入力	出力	機能
x2y	.edi	.vst	vst ネットリストへの変換
flatbeh	.vst	.vbe	vst をビヘイビア記述に変換
boom	.vbe	.vbe	論理圧縮
boog	.vbe	.vst	vst への合成
ocp	.vst	.ap	セルの自動配置
nero	.ap	.ap	自動配線
ring	.ap, .vst, .rin	.ap	電源リング、パッドの自動配置
s2r	.ap	.cif, .gds	仮想配置から実配置を生成
graal	.ap	-	ap ファイルエディタ・ビューア
dreal	.cif, .gds	-	CIF, GDS ファイルエディタ・ビューア

回路の記述はSFLで行い、Icarus Verilog(iverilog)にてシミュレーション・EDIF ネットリストの合成を行う。これを

(注1) : sxl<sup>ib</sup> は Alliance 付属のサブマイクロプロセス用のスケラブル CMOS ライブラリである。

Alliance 付属の x2y を用いて VHDL Structure ネットリスト記述へ変換し、論理圧縮を行う場合は flatbeh にて VHDL ネットリスト記述を VHDL ビヘイビア記述に変換後に boom, boog を用いる。ocp は圧縮後もしくは未圧縮の VHDL ネットリストから sxl<sup>ib</sup> の仮想配置を行い、セル・入出力ピンの自動配置を行う。そして nero を用いてレイアウト内の自動配線を行う。ここで、設計した回路のレイアウトと入出力パッドとの接続を VHDL Structure ネットリストで記述し、またパッドの配置順序を指定する .rin ファイルを作成し、ring を用いてパッドを含めたレイアウト全体の仮想配置を行う。

##### 4.2 デザインルールの記述

ここまではプロセスデザインルールに依存しないが、Alliance では仮想配置から実配置を生成するときに RDS と呼ばれる .rds ファイルにてデザインルールを細かく指定する。表4に今回作成した RDS ファイルのパラメータの概要を示す。

これらのパラメータを、利用するプロセスのデザインルールに合わせて記述した。以下に主なパラメータの説明を記す。

PHYSICAL\_GRID は実配置の最小グリッドを指定し、各レイヤの最小幅をこれよりも細かくしたときにエラーとする。LAMBDA は実配置の大きさの基準値であり、Alliance では 1 セルの幅が 5 λ 単位、高さが 50 λ 単位となっているため、λ が小さい程面積が小さくなる。1 セルの大きさを小さくしても後述する各レイヤの最小幅は別に指定するため、セル内の最小間隔等ルールを満たす最小の λ を設定した。設定した λ を用いたインバータセルを図1に示す。

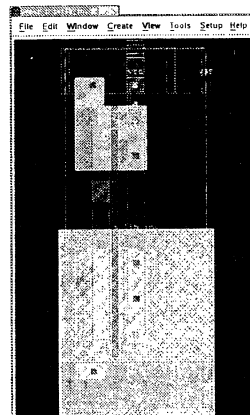


図1 最適値のλを適用したインバータセル

MBK\_TO\_RDS\_SEGMENT は RDS ファイルの主な項目であり、λ を基準とした各レイヤの最小幅を設定する。ここでは例えばゲート上のポリシリコンとセル内配線用ポリシリコンとを区別するように用途による最小幅を設定する。MBK\_TO\_RDS\_VIA ではメタル1-VIA-メタル2というようなレイヤ間の接続ルールを設定する。

S2R\_POST\_TREAT、S2R\_OVERSIZE\_DENOTCH、S2R\_MINIMUM\_LAYER\_WIDTH では、同レイヤの間隔が狭い時の結合に関する設定を行う。レイヤの結合を行う最大間隔と最小幅を指定し、最

小間隔のデザインルールエラーを無くすることができる。これは最小間隔を指定するわけではないので、異電位の配線など結合を行わないレイヤに対する最小間隔エラーは $\lambda$ を大きくすることでのみ解決を行う。

CIF\_LAYER、GDS\_LAYERでは出力するCIFまたはGDSのレイヤ名の指定、そしてAlliance処理系が使うレイヤとの対応関係を記述する。

## 5. Test Element Group の試作

### 5.1 TEG の設計

Allianceを用いた自動配置配線レイアウトの評価を行うためにVDECを通してローム社0.35 $\mu$ mプロセスを用いてTEGの試作を行った。TEGに実装した回路を表5に示す。まずsplibには基本セルと複合ゲートセルがあり、基本セル全ての動作確認回路を実装、動作周波数の性能評価のための30段インバータ+起動作 NANDのリングオシレータ、基本セルのみを用いた小規模順序回路として4ビットカウンタを実装した。また、複合ゲートも含めた中規模順序回路としてAES暗号用Sbox回路とRS-232Cコントローラを実装し入出力を含めた順序回路のテスト回路とした。そして入出力にクロック入力異なる1段ずつのラッチを用い、Allianceが生成したクロックリングによるクロックスキューの評価回路を実装した。

これらの回路は全てSFLで記述し、Allianceで配置配線を行ったレイアウトを図2に示す。

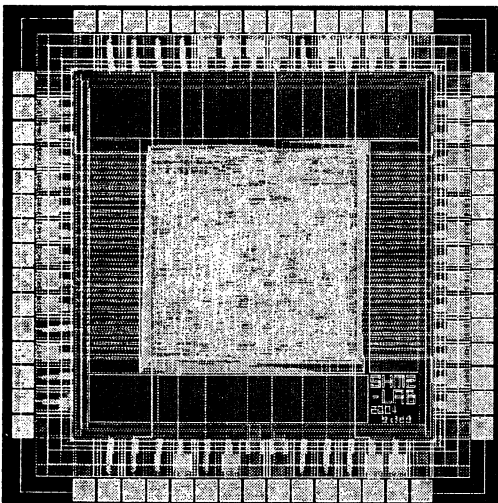


図2 TEGチップのレイアウト - drealで表示

### 5.2 ライブラリの修正

Allianceにはsplibの他にパッドライブラリ、データバスライブラリやROM/RAMライブラリ等が付属されており、今回はsplibと共にパッドライブラリを使用した。しかしパッドはチップ組み立てベンダに依存するため、Alliance標準のパッドライブラリを修正した。修正を行ったパッドライブラリは、I/O用VDD、I/O用VSS、コアVDD、コアVSS、クロックパッ

ド、及びI/Oパッドである。

### 5.3 Alliance生成レイアウトの評価

今回はAllianceでレイアウトを生成した回路をはじめてVDECを通して試作するので、生成レイアウトの確認のためAllianceで生成したレイアウトをhspice及びCadence社icfb、Draculaを用いて評価を行った。

その結果デザインルール違反が10件程発見され、Alliance用に記述したデザインルールファイルRDSファイルの修正、パッドライブラリの修正を行った。その後SFLからの論理合成、論理圧縮、自動配置配線の結果をhspiceで動作確認、さらにDraculaでデザインルールエラーが無いことを確認した。設計したTEGをVirtuosoで表示したものを図3に示す。

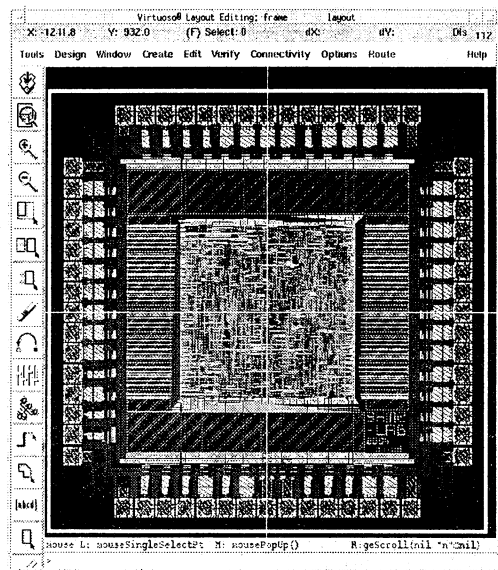


図3 TEGチップのレイアウト - Virtuosoで表示

## 6. 評価

ここではAllianceを用いた設計全体を通じた評価を述べる。

### 6.1 レイアウトの生成

まずデザインルールの適用は、前節で説明したようにRDSファイルの作成のみでデザインルールエラーの無いレイアウトを生成することができる。しかしながらAlliance開発者陣も言うように電源・クロックリング及びパッド自動配置を行うringエンジンは柔軟性に乏しく、パッドライブラリをチップ組み立てベンダごとに修正しなければならない。また、斜め配線が未対応であるため、電源リングのコーナーが直角になってしまう点が問題である。

### 6.2 hspiceとの連携

hspiceとの連携に関しては、Allianceで生成するCIFにおいてラベルの定義文4Nを94に置換し、コーナーのラベルを削除、そして電源電圧ラベルVDD、VSSをそれぞれVDD:P、VSS:Gに置換することでVHDL Structure ネットリストで指定した

表 4 RDS ファイルのパラメータの概要

パラメータ	内容
PHYSICAL_GRID	最小グリッドの指定 [ $\mu$ m]
LAMBDA	実配置の大きさの基準値 [ $\mu$ m]
MBK_TO_RDS_SEGMENT	各レイヤの最小幅のルールの設定
MBK_TO_RDS_CONNECTOR	ライブラリ間を接続するコネクタの大きさ
MBK_TO_RDS_REFERENCE	自動配線を行う基準点の大きさ
MBK_TO_RDS_VIA	レイヤ-VIA-レイヤにおける各レイヤのルール
MBK_TO_RDS_BIGVIA_HOLE	電源リング等で使う広い面積の配線レイヤ間の VIA のルール
MBK_TO_RDS_BIGVIA_METAL	電源リング等で使う広い面積の配線レイヤ間のメタルのルール
S2R_POST_TREAT	同レイヤの間隔が狭いときに結合するかを指定
S2R_OVERSIZE_DENOTCH	同レイヤの間隔が狭いときに結合する間隔を指定
S2R_MINIMUM_LAYER_WIDTH	同レイヤの間隔が狭いときに結合する最小幅を指定
CIF_LAYER	RDS ファイル内でのレイヤと出力する CIF のレイヤ名とのリンク
GDS_LAYER	RDS ファイル内でのレイヤと出力する GDS のレイヤ名とのリンク

表 5 TEG チップに実装した回路

回路	テスト内容
sxlib の基本 14 セル リングオシレータ	基本セルライブラリの動作確認 動作周波数の性能評価
4 ビットカウンタ	基本セルのみの小規模順序回路の動作確認
AES 暗号回路用 Sbox 順序回路	中規模順序回路の動作確認
RS-232C コントローラ	Sbox の動作確認、入出力付き順序回路の動作確認
異クロック入出力ラッチ	Alliance 生成クロックリングによるクロックスキューの確認

入出力ピンのラベルを用いてシミュレーションを行うことができる。

### 6.3 論理圧縮の効果

Alliance の論理圧縮プログラム boom ではビヘイビア記述に変換した VHDL 記述を BDD を用いた圧縮エンジンや Boolean 圧縮を行うことで最適化を行うことができ、TEG 用に設計した AES 暗号用 Sbox 回路では未圧縮の状態と比べ 20% 強の回路規模の削減、出力遅延を 30% 削減した。また、圧縮したビヘイビア記述を boog によって複合ゲートへと合成することで更に回路規模、出力遅延の削減を行うことができる。boog は sxlib への合成後の回路規模及び出力遅延を評価することができ、これを用いて次の評価を行った。

Alliance 付属の論理圧縮ツール boom の性能評価のため、TEG 用に設計した AES 暗号用 Sbox 回路に対して論理圧縮の有無で回路規模を比較すると、圧縮後の結果が 20% 弱使用セル数が少なかった。また、AES 暗号用 Sbox は森岡氏らによる合成体アルゴリズムを用い、オリジナルの実装とを比較すると、森岡氏らによる Sbox [5] が 354 ゲートであるので、boom による Boolean 圧縮は効果が高いといえる。これらの回路規模、出力遅延の比較を表 6 に示す。出力遅延に関してはプロセスの違いがあるため比較はできないが、回路規模に関しては boom による論理圧縮と boog による複合ゲートへの合成が大きく効いている。

### 6.4 開発効率

Alliance のツールの中で最も処理時間を要するものは nero による自動配線であり、ocp による自動配置で指定するセル間のマージン設定によって大きく異なった。設計した TEG は約

表 6 論理圧縮の効果

回路	回路規模	出力遅延	備考
boom 圧縮前	344 セル	14.338[ns]	0.35 $\mu$ m プロセス
boom 圧縮後	280 セル	10.730[ns]	0.35 $\mu$ m プロセス
森岡氏らの Sbox	354 ゲート	2.19[ns]	0.13 $\mu$ m プロセス

1500 セルであり、この回路規模のレベルでは ocp の標準マージン 0.2 では自動配線することができず、マージン 0.6 で数分の処理時間を要した<sup>(注2)</sup>。

## 7. 本開発環境の実行情例

ここでは、提案した開発環境を用いた簡単な回路の設計例を説明する。

図 4 に示す 4 ビットカウンタ回路の SFL 記述を sf12v1 で Verilog へ変換する。

```
sfl12v1 test.sfl -icarus
```

次に出力された図 5 ファイルを Icarus Verilog を用いて EDIF ネットリストを次のように生成する。

```
iverilog -tfpga -parch=sxlib test.v -o test.edi
```

この EDIF ネットリストを Alliance のネットリストコンバータ x2y を用いて VST へ変換する。Alliance では入出力ファイルの形式を環境変数で設定し、プログラム実行時には拡張子の指定を行わない。

```
x2y edi vst test test
```

ここで論理圧縮を行う場合は、VST ファイルを VBE に変換

(注2) : Intel(R) Pentium(R) III CPU family 1133MHz 環境下にて。

後に圧縮を行い、sxlbr 用にゲート圧縮を行い再度 VST を合成する。

```
flatbeh test test↵
boom -nT test test↵
boog test↵
```

boom、boog では回路規模・出力遅延の割合を変えて最適化を行うことができる。また、boog は合成した回路で使用したセルの内訳と面積、出力遅延を評価する。得られた評価を図 6 に示す。この段階で論理圧縮された VST が合成され、次に配置配線を行う。ocp でセルの自動配置と入出力ピンの生成を行い、nero でセル間の配線を行う。

```
ocp -ring test test↵
nero -V test test↵
```

配置配線後の仮想配置を s2r を用いて実配置を生成する。

```
s2r -nr test↵
```

実配置を行った CIF ファイルを dreall で表示させたレイアウトを図 7 に示す。

電源・クロックリング、パッドの自動配置配線を行う場合は s2r の前に ring を使い、パッドと設計した回路との接続情報を記述したファイル (ここでは top.vst) と、パッドの配置順序を記したファイル top.rin を用意し、次のように実行する。rin ファイルの記述例を図 8 に示す。

```
ring top top↵
```

ここでパッド等を含めた仮想配置が生成され、実配置のレイアウトのファイルフォーマット (CIF もしくは GDS) を環境変数で設定し、

```
s2r -nr top↵
```

と実行して最終的なレイアウトデータが出力される。

```
module test {
  output f<4>;

  reg_wr r<4>;

  par {
    r := r + 0x1;
    f = r;
  }
}
```

図 4 test.sfl

## 8. まとめ

### 8.1 商用ソフトを用いない設計

商用ソフトを用いない設計の利点として、ライセンス費用を必要としない、機能拡張が容易、ソフトの導入・評価が容易、であることが挙げられる。今回我々は Icarus Verilog に対し sxlbr 対応 EDIF 合成機能を追加し、複数のツールの連携を行った。今回は Alliance の生成レイアウトのデザインルール違反の有無

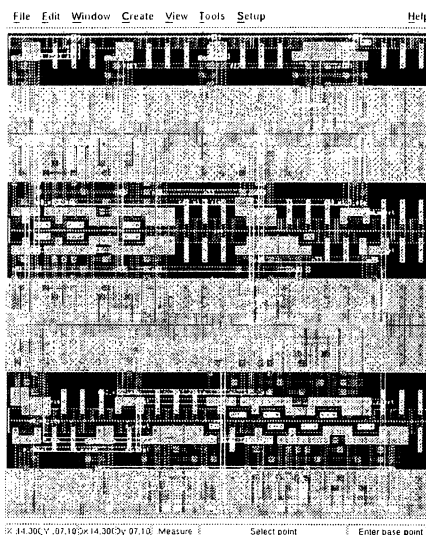


図 7 4 ビットカウンタ回路の自動配置配線後のレイアウト

```
north( p_vdde p_vsse      )
east ( p_f0   p_vddi p_f1 )
south( p_reset m_clock   )
west ( p_f2   p_vssi p_f3 )
```

図 8 rin ファイルの記述例

の評価を行うために Casence 社のツールを使用したが、レイアウトの生成まで全てを商用ソフトを用いずに設計を行った。

### 8.2 SFL, Verilog, Alliance の連携

提案した開発環境では高抽象度の RTL 記述からシームレスにシミュレーション、レイアウト生成を行うことができる。さらに hspice シミュレーションを行うまで、人手による作業を SFL 記述のみとした自動合成環境を構築した。また、論理の最適化も可能であり、回路規模・出力遅延のトレードオフを行うことができる。

現段階では小・中規模の LSI 設計において、すべてフリーソフトによる開発を行うことができることを実証した。フリーであるだけでなく、これにより LSI 設計の難易度を低くすることができ、VLSI 設計教育にも貢献できるものと考えている。

### 8.3 今後の課題

設計した TEG チップは VDEC を通じて試作中であり、試作完了次第動作確認等の評価を行う。

現在の設計ではチップレイアウト全体の配置配線を一度に自動生成するため、数千・数万ゲート規模では処理時間が莫大になる。今後はフロアプラン設計を行い各ブロック毎にそれぞれ自動配置配線を行い、その後にブロック間の配線を自動で行う方法についてを模索し、大規模な開発を行えるよう環境を構築、そしてマイクロプロセッサ等の大規模な LSI 試作を行う予定である。

```

module test (.p_reset , m_clock , f );
  input p_reset, m_clock;
  reg [3:0] r;

  output [3:0] f;
  assign f = r;
  always @(posedge m_clock )
  begin
    r <= (p_reset)? 4'b0000: (r)+(4'b0001);
  end
  /* The sfl2vl by Naohiko Shimizu generated this module. */
endmodule

```

図 5 test.v

```

Quick estimated critical path (no warranty)...1890 ps from 'n33' to 'n30'
Quick estimated area (with over-cell routing)...35250 lambda
Details...

buf_x2: 4
sff1_x4: 4
no2_x1: 4
nxr2_x1: 3
a2_x2: 2
Total: 17

```

図 6 boog による回路評価 (抜粋)

また、Alliance 付属のデザインルールチェッカ druc のみを用いたレイアウトの評価を行い、完全な非商用ソフト環境での LSI 試作を目指す。Alliance 付属 ring の電源・クロックリングに関しては設計の柔軟性を持たせ、斜め配線への対応など機能の向上も提案していきたい。

さらに、SFL から VHDL への変換ツールを評価中であり、Icarus Verilog を用いない合成手法を構築していく予定である。他ツールとして HP 社の Tsutsuji [6] を起源とするスペースソフト社の SLDS [7] のネットリストと SFL との相互変換機能を開発済みでありデータバス系の合成に SLDS を利用することでさらなる効率的な LSI 開発が可能となる。

## 謝 辞

本研究は東京大学大規模集積システム設計教育研究センターを通し、ケイデンス株式会社の協力で行われたものである。

## 文 献

- [1] <http://www.onlab.ntt.co.jp/mn/parthenon/pack.html>
- [2] <http://www-asim.lip6.fr/recherche/alliance/>
- [3] Naohiko SHIMIZU, "Design of sfl2vl:SFL to Verilog Converter Based on an LR-Parser," IEICE Trans. Fundamentals., vol.E86-A, no.12, pp3225-3229, 2003
- [4] <http://www.icarus.com/>
- [5] 森岡澄夫, "数学いらず AES 暗号 SubBytes 設計ガイド", Design Wave Magazine, pp.152-157, 2004 年 1 月号

- [6] W. Bruce Culbertson, Toshiki Osame, Yoshisuke Otsuru, J. Barry Shackelford, Motoo Tanaka, "The HP Tsutsuji Logic Synthesis System", Hewlett-Packard Journal, August 1993
- [7] <http://www.spacesoft.co.jp/EDA/slds/>
- [8] Mead, Conway, "Introduction to VLSI systems", Addison Wesley, 1977
- [9] Neil H. E. Weste, K. Exhraghian, "Principles of CMOS VLSI design", Addison Wesley
- [10] sfl2vl, <http://shimizu-lab.dt.u-tokai.ac.jp/>
- [11] 石黒健史, "Alliance の Scalable CMOS Library によるチップ試作の研究", 東海大学工学部卒業研究論文, 2003